

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2021-073

广东惠伦晶体科技股份有限公司
关于股东香港通盈投资有限公司减持进展及持股比例变动
超过 1%的公告

股东香港通盈投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

广东惠伦晶体科技股份有限公司于 2021 年 4 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露了《关于股东香港通盈减持计划的提示性公告》(公告编号：2021-044)，股东香港通盈投资有限公司（以下简称“香港通盈”）计划自减持公告披露之日起十五个交易日后的六个月内，即自 2021 年 5 月 27 日至 2021 年 11 月 26 日，计划减持股份数量不超过 8,280,200 股，占公司总股本的 3%，且在任意连续 90 日内通过集中竞价交易方式减持股份总数不超过公司股份总数的 1%，在任意连续 90 日内通过大宗交易方式减持股份总数不超过公司股份总数的 2%。

2021 年 5 月 28 日至 2021 年 7 月 30 日，香港通盈通过集中竞价、大宗交易方式进行减持，具体减持情况如下：

一、股东减持情况

1、股份来源：首次公开发行前取得的股份。

2、股东减持股份情况：2021 年 5 月 28 日至 2021 年 7 月 30 日，香港通盈通过集中竞价、大宗交易方式共减持 6,924,221 股，减持数量已过半，具体如下表：

股东名称	减持方式	减持时间	减持数量	均价	减持比例
香港通盈投资有限公司	集中竞价	20210528	167800	17.02	0.0608%
	集中竞价	20210531	85700	16.75	0.0311%
	集中竞价	20210601	260000	17.04	0.0942%
	集中竞价	20210602	512000	16.90	0.1855%
	集中竞价	20210622	350000	20.61	0.1268%

	集中竞价	20210623	548580	21.41	0.1988%
	集中竞价	20210628	830000	21.95	0.3007%
	大宗交易	20210730	4170141	23.98	1.5109%
	合计		6924221	22.32	2.5087%

二、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
香港通盈投资有限公司	合计持有股份	13,268,059	4.8072	6,343,838	2.2985
	其中：无限售条件股份	13,268,059	4.8072	6,343,838	2.2985
	有限售条件股份	-	-	-	-

三、其他相关说明

1、经过2021年6月28日至2021年7月30日的减持，香港通盈持股比例变动超过1%，具体如下：

股东名称	减持方式	减持时间	减持数量	均价	减持比例
香港通盈投资有限公司	集中竞价	20210628	830000	21.95	0.3007%
	大宗交易	20210730	4170141	23.98	1.5109%
	合计		5000141	23.64	1.8116%

2、香港通盈本次实际减持情况与之前披露的意向、承诺及减持计划一致；

3、香港通盈不是公司控股股东，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。

4、香港通盈减持计划尚未实施完毕，在后续减持计划的实施时，将按照相关规定要求及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、香港通盈出具的《关于股份减持计划进展及持股比例变动超过1%的告知函》

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2021年7月30日